

证券代码：301251

证券简称：威尔高

公告编号：2025-010

江西威尔高电子股份有限公司
关于公司部分募投项目实施进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金及募投项目的基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524号）以及《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股 3,365.5440 万股，募集资金总额为人民币 97,196.91 万元，减除发行费用人民币 10,038.32 万元后，募集资金净额为人民币 87,158.59 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 1 日出具了《验资报告》（天职业字[2023]45416 号）。公司对募集资金采取了专户储存制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金投资项目情况

根据《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额拟投入以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入 金额
----	------	------	---------------

1	年产 300 万 m ² 高精密双面多层 HDI 软板及软硬结合线路板项目——年产 120 万平方米印制电路板项目	60,126.59	60,126.59
合计		60,126.59	60,126.59

因公司募投项目的投资规划形成时间较早，印制电路板属于电子信息制造的基础产业，近两年，在全球地缘政治冲突、贸易博弈等不确定因素影响下，PCB 行业有一定承压。基于公司稳健经营的理念和当前公司实际情况，为了降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全和合理运用，更好的保护股东利益、实现股东回报，公司决定在募投项目投资总额、拟投入募集资金金额及实施主体不变的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。

2024 年 7 月 10 日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“年产 300 万 m² 高精密双面多层 HDI 软板及软硬结合线路板项目——年产 120 万平方米印制电路板项目”的完成时间延长至 2027 年 9 月。

二、募投项目的进展情况

2025 年 4 月 15 日，年产 300 万 m² 高精密双面多层 HDI 软板及软硬结合线路板项目——年产 120 万平方米印制电路板项目举办了开工奠基仪式。公司将继续按计划推进项目的施工建设进度，以期尽快达到投产状态，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响及存在风险

随着上述项目的实施，将进一步提升公司整体产能，扩大公司产品和服务辐射范围，有利于提升公司市场竞争力和综合实力，符合公司战略规划及全体股东的利益。

项目总体建设周期预计较长，对公司当期经营业绩和财务状况不会构成重大影响，对公司长期发展的影响需视后续具体业务合作的推进和实施情况而定，敬请投资者注意投资风险。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日